

证券代码：688516

证券简称：奥特维

无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|--------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称 | 易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、德邦基金、平安基金、国寿安保基金、中加基金、新华资管、平安资管、复兴锐正、中金公司、东吴证券、国海证券、华西证券、山西证券 |
| 时间 | 2026年2月 |
| 地点 | 无锡奥特维科技股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书周永秀女士、证券部李翠芬、陶敏燕、张秋仪、缪子健 |
| 投资者关系活动主要内容 | |
| | <p>Q: 当前串焊机设备有哪些技术路线方向值得关注?</p> <p>A: 公司当前关注串焊机设备的2条技术路线: (1) 0BB工艺: 0BB工艺导入后在降本增效方面表现良好, 公司的焊接+施胶方案具备较高的工艺成熟度已得到客户的认可, 2025年已有批量改造订单落地, 预计今年0BB工艺的设备改造需求仍将持续; (2) 多分片工艺: 公司持续与客户合作进行多分片技术的研发, 目前已收到龙头客户的批量订单, 若运行数据良好, 有望推动公司新型串焊机设备业务发展。</p> <p>Q: 面对当前的市场情况, 公司锂电设备业务进行了怎样的战略调整?</p> <p>A: 目前公司模组/PACK设备应用已从动力电池领域扩展至储能行业, 受益于储能行业需求回升, 公司储能设备订单持续增长。此外, 公司高度重视固态电池技术发展, 公司与行业知名客户合作研发硫化物固态电池设备, 已有部分设备发往客户端验证。</p> <p>Q: 请大致介绍一下公司半导体铝线键合机设备的发展情况, 目前的该设备盈利能力怎样?</p> <p>A: 公司于2018年立项研发铝线键合机, 设备性能对标国外一线品牌, 2024-2025年已收获客户批量订单, 是公司半导体设备业务重要的组成部分。目前公司正持续关注半导体封测端的新工艺如混合键合、倒装芯片封装等的进展, 力争把握新赛道的发展机会。随着订单规模的增长, 公司铝线键合机设备的盈利能力已得到明显改善, 未来有望进一步提升。</p> <p>Q: AI与算力资本投入发展对公司相关设备的影响如何?</p> <p>A: 由于全球AI技术的快速迭代与算力基础设施建设的资本投入持续加码, 数据中心对高速率光模块的需求持续增长。伴随AI大模型训练对光模块速率等级要求的提升, 800G-1.6T的光模块有望成为主流。当光模块升级至800G以上后, 人工质检效率不高且质量不稳定, 需</p> |

| | |
|----|---|
| | 要使用 AOI 设备提升检测的效率与质量。因此若未来 800G-1.6T 的光模块成为主流, 将利好公司 AOI 设备业务的发展。 |
| 日期 | 2026 年 3 月 3 日 |